

**セミナー申込書** (講師紹介割引 30%)

CMC リサーチセミナー

「異種材料接着・接合の基礎と最新技術、及び強度／信頼性／耐久性向上と寿命予測法」

開催日時：2018年4月26日（木）10:00～16:45

会 場：ちよだプラットフォームスクウェア B1F 会議室 千代田区神田錦町 3-21

受講料：34,300円（税込） \* 昼食、資料代含

送信先 **Fax : 03-3291-5789**

CMC リサーチ TEL : 03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住所2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	<input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない
DM (郵便など) 受け取り可否	<input type="checkbox"/> 受け取る <input type="checkbox"/> 受け取らない
興味分野	
お支払い (銀行振込) 予 定 日	年            月            日頃
通 信 欄	